

公益社団法人 砥粒加工学会

次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会 第 41 回研究会開催のご案内

共催 第 88 回 精密工学会「超砥粒ホイールの研削性能に関する研究専門委員会」

研究会テーマ : ナノテクを支える砥粒加工技術と計測技術

日時 : 平成 24 年 2 月 17 日 (金曜日) 13:00~17:00 (技術交流会 17:30~19:30)

会場 : 埼玉大学東京ステーションカレッジミーティングルーム

住所 : 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-7-1 2 JR サピアタワー 9 階

アクセス : JR 東京駅下車日本橋口から徒歩 1 分,

ホームページ : <http://www.saitama-u.ac.jp/coalition/satellite.html>

研究会プログラム

◆13:00~13:10 : 委員長挨拶 埼玉大学 池野 順一 委員長

<講演>

◆13:10~14:10 : 「低熱膨張セラミックスの精密分野への応用」(仮題)

黒崎播磨株式会社 セラミックス事業部 開発 Gr 菅原 潤氏

◆14:10~15:10 : 「フィゾー型レーザー干渉計と顕微鏡型白色干渉計による光学部品評価の新展開」

キャノンマーケティングジャパン(株)プロセス機器技術部 ZYGO 技術課 佐藤 敦氏

☆ 15:10~15:20 : 休憩 ☆

◆15:20~16:10 : 「超硬材料の超精密研削加工について」

OFFICE KITATEC

北尾 滋男氏

◆16:10~17:00 : 「高さ測定干渉顕微鏡を用いた 0.1nm 級超平滑面の粗さ評価」

(株)ニコン

西川 孝氏

◆17:00~17:10 : 閉会の挨拶 埼玉大学 池野 順一 委員長

<技術交流会 >

◆17:30~19:30 : 東京駅近傍レストラン

<申し込み・問い合わせ>

澁谷秀雄 SF 専門委員会幹事までご連絡下さい。(埼玉大学大学院理工学研究科内)

【TEL/FAX】 048-858-9202, 【E-mail】 shibutani@mech.saitama-u.ac.jp

【参加費】 専門委員会会員 : 無料, 非会員 : 15,000 円/人

◎参加申込み期限 : 2012 年 2 月 7 日 (火) 17:00 まで